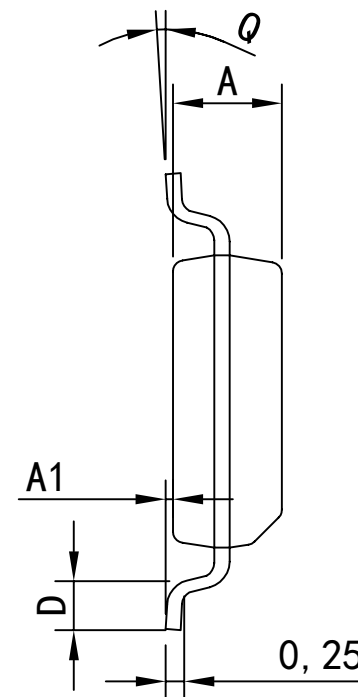
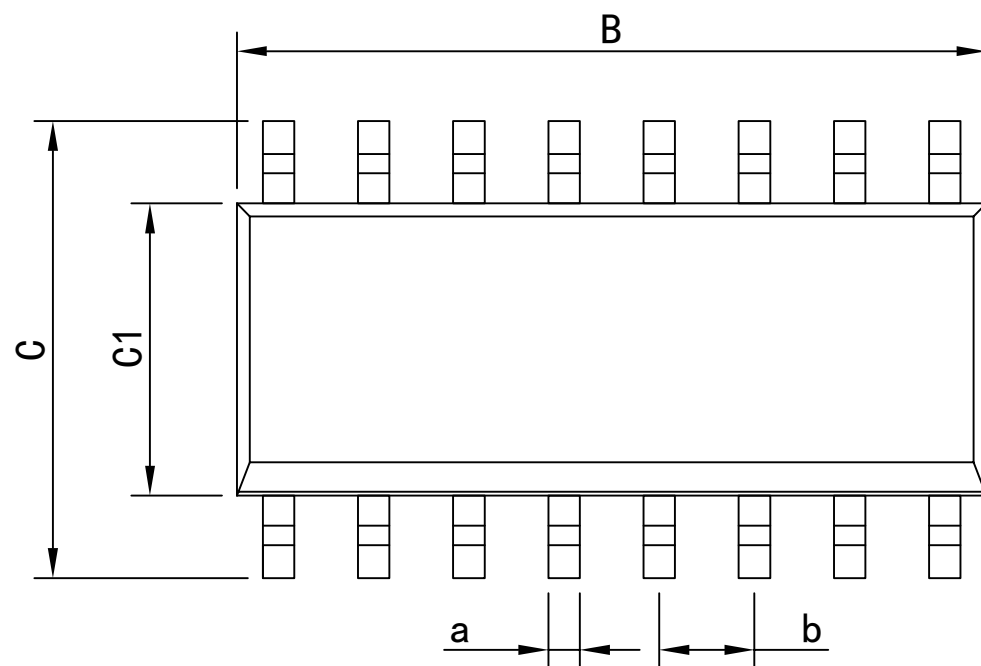




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

SOP-16

文件名称:
HG-SOP16

文件编号:
HGWXT-230012

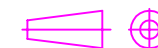
版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-28

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	1.35	0.05	9.80	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27			
MAX	1.55	0.20	10.0	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	BSC			